# ソルベントソルトミリングによる有機顔料の微細化

株式会社 石川工場

## 1. 実験概要)

D18S 型石川式攪拌擂潰機を用いて 100nm 程度のフタロシアニン有機顔料のより一層の 微細化をソルベントソルトミリング法で可能か検討した。

電子顕微鏡写真映像から、D18S 型石川式攪拌擂潰機を用いて有機顔料をソルベントソルト ミリング法より微細化できることが証明された。以下、詳細を記載した。

## 2. テスト内容

2-1.使用設備

## 石川式攪拌擂潰機 D18S



D18S 仕様

形式	磁器鉢			機械の外形寸法			<b>杵タイプ</b> <b>/</b> 本数	かき棒	重量(kg)
	内径	深さ	使用容積	長さ	幅(mm)	高さ			
	(mm)	(mm)	( l )	(mm)		(mm)			
D 18S	203	114	1	440	285	470	防塵2	有	30

#### 2-2.使用材料

材料	製造会社	その他	
Heliogen Blue EH2934(D7115F)	BASF社製	100 nm位	
オシオミクロンT-0	赤穂化成株式会社製	平均粒径 10μm	
Diethylene Glycol	富士フイルム和光純薬(株)		

#### 2-3.テスト組成

材料	試料量(gr)		
Heliogen Blue EH2934(D7115F	14		
オシオミクロンT-0	70		
Diethylene Glycol	46		

#### 2-4.実施プロセス詳細

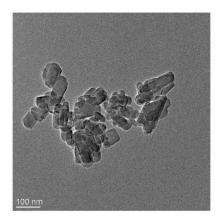
- ①D18S 磁器乳鉢の中に Heliogen Blue とオシオミクロンを投入し 20 rpm で攪拌しながら Diethylene Glycol を添加する。
- ②ダフ(Heliogen Blue,オシオミクロン, Diethylene Glycol )が満遍なく擂潰できるように オシオミクロンを 10 gr 追加、更に 10 gr ずつ 2 回投入。トータル 30gr を追加。
- ③回転数を 30 rpm に変更し満遍なく擂潰できるようになった。
- ④1 時間後 ダフ温度 33.2 度、2 時間後 ダフ温度 33.5 度 Diethylene Glycol が蒸発 するに従って、ダフも堅締りしたため Diethylene Glycol 1 ミリリットル追加。4 時間後 ダフ温度 37 度攪拌擂潰ストップ。
- ⑤60度のお湯にダフを入れ、一昼夜放置。
- ⑥ $7\phi2$ 番で濾過。水で何度もダフを洗浄しダフから NaCL を除去する。実際の作業は、以下の通り実施した。

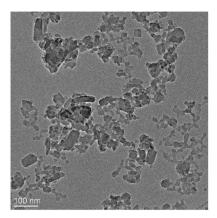
洗浄ケーキにひび割れが起きたらへラでならしながら、より脱水を進めた。水をロートにたっぷり入れて更に洗浄を進めた。ケーキがひび割れるまで濾過したら、ケーキを 600 ミリリットルのお湯の中に入れて攪拌し、再び、濾過、同様の洗浄を3回繰り返し、NaCL をダフから除く。

⑦ 濾過されたダフをアルミフォイル上にのせ、80度の乾燥機で、一昼夜乾燥した。

### 2-2.結果

微細化の程度を測定するために、サンプルを透過型電子顕微鏡で観察した。 結果を、写真-1に示す。





処理前

処理後

処理前 100nm から処理後 50nm 程度に微細化することができた。

### 3. 考察

ソルトミリングは、微粒子の NaCL を用いて有機顔料を削り微細化する手法である。 ソルトミリングで有機顔料が微細化すると同時に、有機顔料が再び成長する。望ましくは、 微細化工程において、温度の管理が重要となる。

ソルトミリング手法で、石川式攪拌擂潰機を用いることで有機顔料の微細化が可能と 判断できる。石川式攪拌擂潰機を用いることにより、小スケールで、洗浄も簡単で、ソルト ミリングによる有機顔料の微細化検討を実現できると思われる。

鉢の温度制御可能な機種も株式会社石川工場で開発されており、小スケールでのソルトミリング法で、有機顔料の微細化研究用途に応用可能と考えられる。

以上